檔　　號:
保存年限:

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：徐文章　研究員
電話：02-2737-7522
傳真：02-2737-7465
電子信箱：wenchsu@nstc.gov.tw

受文者：東吳大學

發文日期：中華民國115年10月29日
發文字號：科會自字第1150075725號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (115M0P000739_115D2033099-01.pdf)

主旨：本會116年度「臺美奈米材料基礎科學研發共同合作研究計畫」構想書，徵求截止日期延長至中華民國115年11月18日止，請查照轉知。

說明：

一、本會中華民國115年7月27日科會自字第1150052645號函諒達。

二、美方因故未能如期公告，本會配合美方時程，延長構想書之受理截止日期至115年11月18日。臺方之線上申請作業方式，維持不變；美方申請作業方式請依美方之公告辦理。

三、本案徵求公告與其附件可至本會自然科學及永續研究發展處網頁(http://www.nstc.gov.tw/nat/ch)之公告事項下載。

正本：專題研究計畫受補助單位 （共274單位）
副本：本會綜合規劃處、自然處(均含附件) 電子公文交換章 2026/10/29 10:22:07

主任委員吳誠文請假 副主任委員陳炳宇代行

東吳大學
1150009787 115/10/29